



# Gowin\_EMPU\_M1 下载参考手册

IPUG532-1.2,2019-08-18

## **版权所有©2019 广东高云半导体科技股份有限公司**

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

### **免责声明**

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

## 版本信息

日期	版本	说明
2019/02/19	1.0	初始版本。
2019/07/18	1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>● MCU 支持硬件设计与软件编程设计自动化合并工具；</li><li>● MCU 支持片外 SPI-Flash 下载启动方式。</li></ul>
2019/08/18	1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>● MCU 硬件设计与软件编程设计支持扩展外部设备 DDR3 Memory;</li><li>● 修复已知 ITCM、DTCM Size 和 IDE 问题。</li></ul>

# 目录

目录 .....	i
图目录 .....	iii
表目录 .....	iv
<b>1 下载方法 .....</b>	<b>1</b>
<b>2 软件编程输出作为硬件 ITCM 初始值 .....</b>	<b>2</b>
2.1 软件工具 .....	2
2.2 命令参数 .....	2
2.3 软件配置 .....	2
2.4 硬件配置 .....	3
2.5 设计流程 .....	4
2.6 适用器件 .....	4
2.7 参考设计 .....	4
<b>3 合并软件编程设计和硬件设计 .....</b>	<b>5</b>
3.1 软件工具 .....	5
3.2 命令参数 .....	5
3.3 硬件配置 .....	6
3.4 设计流程 .....	6
3.4.1 合并 .....	6
3.4.2 下载 .....	7
3.5 适用器件 .....	7
3.6 参考设计 .....	7
<b>4 片外 SPI-Flash 下载启动方法 .....</b>	<b>8</b>
4.1 软件配置 .....	8
4.2 硬件配置 .....	8
4.2.1 ITCM Initialization 配置 .....	8
4.2.2 Dual-Purpose Pin 配置 .....	9
4.3 设计流程 .....	10

---

4.4 下载.....	10
4.4.1 下载码流文件 .....	10
4.4.2 下载 C-Bin 文件.....	11
4.5 适用器件.....	12
4.6 参考设计.....	12

# 图目录

图 2-1 外部脚本调用 .....	3
图 2-2 配置 ITCM Initialization.....	4
图 3-1 配置布局布线 posp 选项 .....	6
图 3-2 合并软件编程设计输出和硬件设计输出 .....	7
图 4-1 ROM 起始地址和容量配置.....	8
图 4-2 配置 ITCM Initialization Path .....	9
图 4-3 配置 Dual-Purpose Pin .....	10
图 4-4 配置 Programmer 码流下载模式.....	11
图 4-5 配置 Programmer C-Bin 下载模式.....	12

# 表目录

表 3-1 merge_bit 命令及参数 .....	5
-----------------------------	---

# 1 下载方法

Gowin\_EMPU\_M1 支持三种硬件设计和软件编程设计下载方法：

1. 软件编程设计输出映像文件，作为硬件设计中 ITCM 初始值。
  - a). Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计输出 BIN 格式文件；
  - b). 使用 make\_hex 工具将 BIN 格式文件转换为四个十六进制格式文件 itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3；
  - c). itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3 作为硬件设计 ITCM 的初始值文件读入；
  - d). 综合、布局布线，输出包括软件编程设计和硬件设计的码流文件；
  - e). Programmer 下载码流文件。
2. 合并软件编程设计输出映像文件和硬件设计输出码流文件。
  - a). Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计输出码流文件；
  - b). Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计输出 BIN 格式文件；
  - c). 使用 merge\_bit 工具合并 BIN 格式文件和码流文件；
  - d). 输出合并软件编程设计和硬件设计后的新的码流文件；
  - e). Programmer 下载合并后的新的码流文件。
3. 片外 SPI-Flash 下载软件编程设计输出的 BIN 文件。
  - a). bootload 的 itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3 作为硬件设计中 ITCM 初始值读入；
  - b). Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计输出具有片外 SPI-Flash 下载启动功能的码流文件；
  - c). Programmer 下载硬件设计输出的码流文件；
  - d). Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计输出 BIN 格式文件；
  - e). Programmer 下载软件编程设计输出的 BIN 文件。

# 2 软件编程输出作为硬件 ITCM 初始值

## 2.1 软件工具

- Linux:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\make\_hex\_script\linux\make\_hex\bin\make\_hex
- Windows:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\make\_hex\_script\windows\make\_hex\bin\make\_hex.exe

## 2.2 命令参数

- Linux: make\_hex bin-file
- Windows: make\_hex.exe bin-file

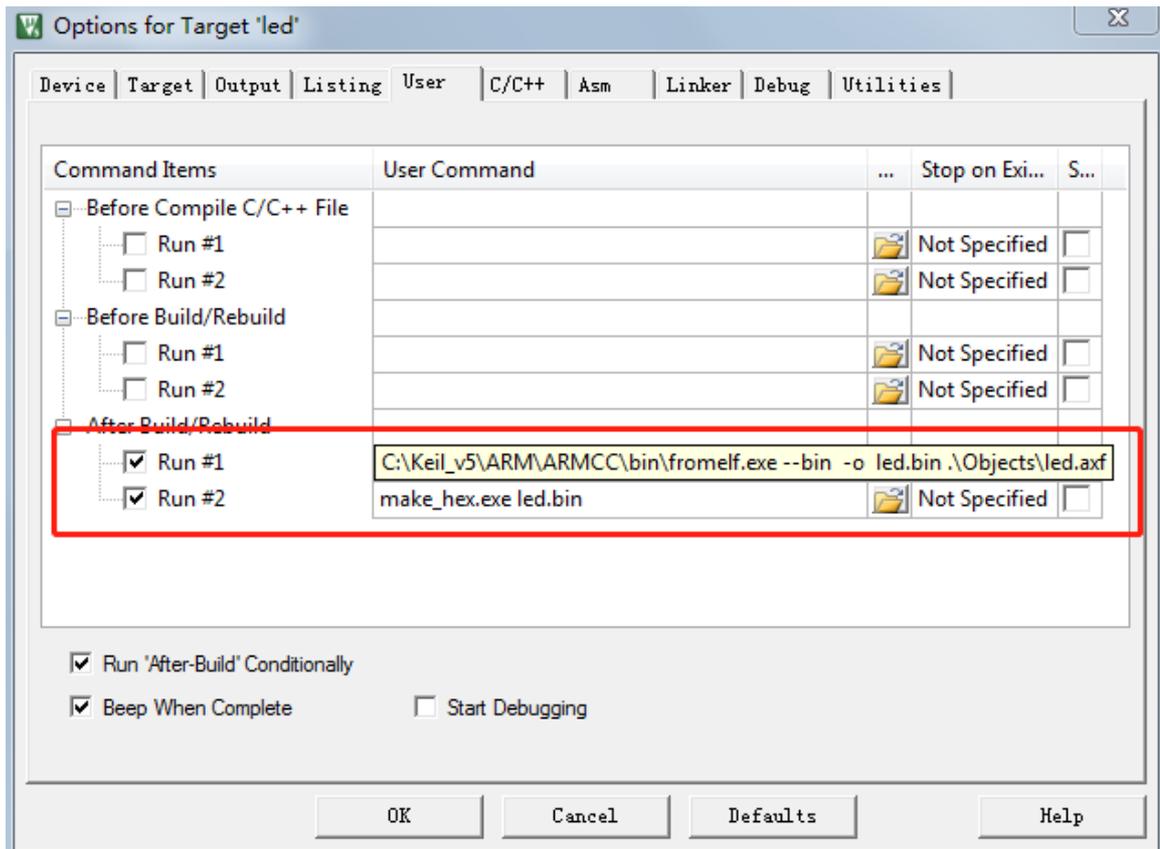
## 2.3 软件配置

软件编程设计输出 BIN 格式文件, 使用 make\_hex 工具将 BIN 格式文件转换为四个十六进制格式文件 itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3。

ARM Keil Microcontroller Tool 中可以配置外部脚本, 在编译时自动调用 make\_hex.exe 产生十六进制格式文件, 如图 2-1 所示。

- Run #1  
fromelf.exe --bin -o bin-file axf-file
- Run #2  
make\_hex.exe bin-file

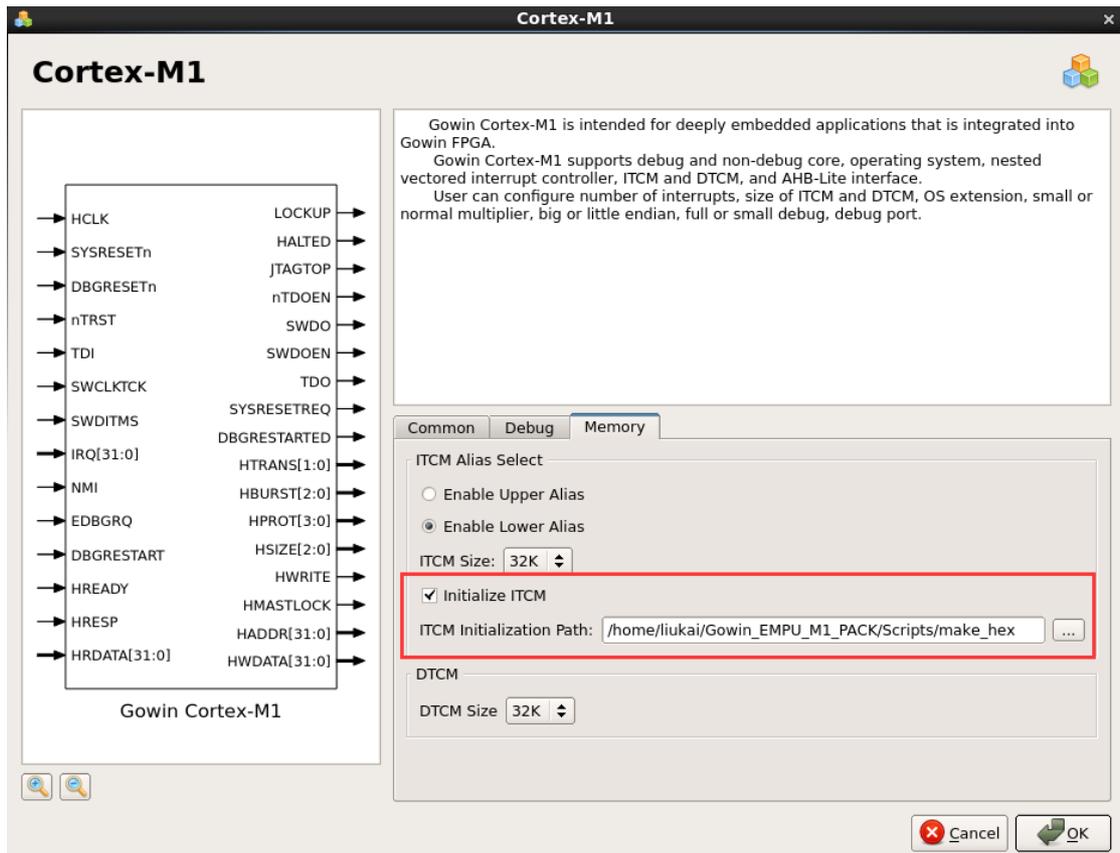
图 2-1 外部脚本调用



## 2.4 硬件配置

IP Core Generator 中配置 Cortex-M1 时, 选择 Initialize ITCM, 在 ITCM Initialization Path 选项中, 导入 itcm0、itcm1、itcm2、itcm3 四个十六进制文件所在的路径, 作为 ITCM 初始值的路径, 如图 2-2 所示。

图 2-2 配置 ITCM Initialization



## 2.5 设计流程

1. 软件设计输出映像文件 itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3 作为硬件设计中 ITCM 的初始值；
2. 使用 Synplify\_Pro 或 GowinSynthesis 综合；
3. 使用 Place & Route 布局布线，输出码流文件；
4. 使用 Programmer 下载。

## 2.6 适用器件

- GW1N-9 系列
- GW1NR-9 系列
- GW2A-18 系列
- GW2AR-18 系列
- GW2A-55 系列

## 2.7 参考设计

- Linux:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\make\_hex\_script\linux\make\_hex\example
- Windows:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\make\_hex\_script\windows\make\_hex\example

# 3 合并软件编程设计和硬件设计

## 3.1 软件工具

- Linux:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\merge\_bit\_script\linux\merge\_bit\bin\merge\_bit.sh
- Windows:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\merge\_bit\_script\windows\merge\_bit\bin\merge\_bit.bat

## 3.2 命令参数

- Linux: bash merge\_bit.sh
- Windows: merge\_bit.bat

以 merge\_bit.bat 为例，描述软件工具命令及参数。

```
call make_loc.exe -i posp-file -s itcm's size [-d]
```

```
call merge_bit.exe bin-file itcm.loc fs-file
```

其中命令及参数描述如表 3-1 所示。

表 3-1 merge\_bit 命令及参数

参数	描述
make_loc.exe	输入 posp-file, 产生 ITCM 布局信息 itcm.loc 文件
-i	Gowin_EMPU_M1 硬件设计配置产生的 posp 文件
-s	根据 Gowin_EMPU_M1 硬件设计中配置的 ITCM Size 设定
-d	可选项 如果配置 Enable Debug, 则使能-d; 如果 Disable Debug, 则禁用-d
merge_bit.exe	合并 Gowin_EMPU_M1 硬件设计和软件编程设计
bin-file	Gowin_EMPU_M1 软件编程设计输出的 BIN 映像文件
itcm.loc	make_loc.exe 产生的 ITCM 布局位置信息 itcm.loc 文件
fs-file	Gowin_EMPU_M1 硬件设计输出的码流文件

合并软件编程设计输出的 BIN 映像文件与硬件设计输出后码流文件，输出新的码流文件。

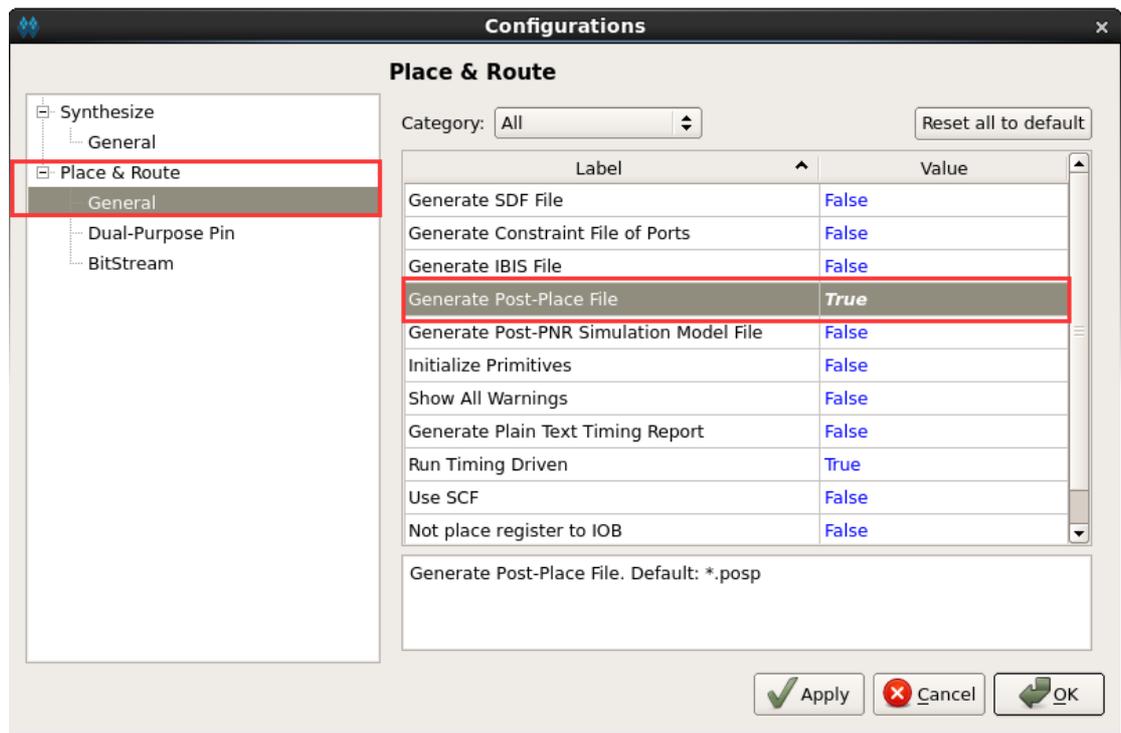
merge\_bit.sh 或 merge\_bit.bat 在使用过程中，根据实际需求修改参数-i

posp-file、-s itcm's size、-d、bin-file、fs-file。

## 3.3 硬件配置

Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计中，Place & Route 标签下的 Generate Post-Place File 的值设置为 True，产生 posp 文件，作为 make\_loc.exe -i 参数的 posp 输入文件，如图 3-1 所示。

图 3-1 配置布局布线 posp 选项



## 3.4 设计流程

### 3.4.1 合并

1. Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计输出码流文件和 posp 文件；
2. Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计输出 BIN 文件；
3. 执行 merge\_bit.sh 或 merge\_bit.bat 脚本工具合并硬件设计输出的码流文件和软件编程设计输出的 BIN 文件，输出新的码流文件，如图 3-2 所示。

图 3-2 合并软件编程设计输出和硬件设计输出

```
----- GOWIN Bin2FS -----  
Read bit stream file gowin_empu_m1.fs ...  
Build bsram init value fusemap...  
Location file location.txt reading...  
Bsram R28[9] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[8] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[7] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[6] init value convert to fusemap success.  
Bsram R46[4] init value convert to fusemap success.  
Bsram R10[4] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[5] init value convert to fusemap success.  
Bsram R46[3] init value convert to fusemap success.  
Bsram R10[3] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[4] init value convert to fusemap success.  
Bsram R46[2] init value convert to fusemap success.  
Bsram R10[2] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[3] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[2] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[1] init value convert to fusemap success.  
Bsram R28[0] init value convert to fusemap success.  
Replace new bsram init value map to file new_gowin_empu_m1.fs...  
Build bsram init value replace completed.
```

### 3.4.2 下载

完成合并后，使用 Programmer 下载新的码流文件。

Programmer 使用方法请参考 SUG502, [Gowin Programmer 用户指南](#)。

## 3.5 适用器件

- GW2A-18 系列
- GW2AR-18 系列
- GW2A-55 系列

## 3.6 参考设计

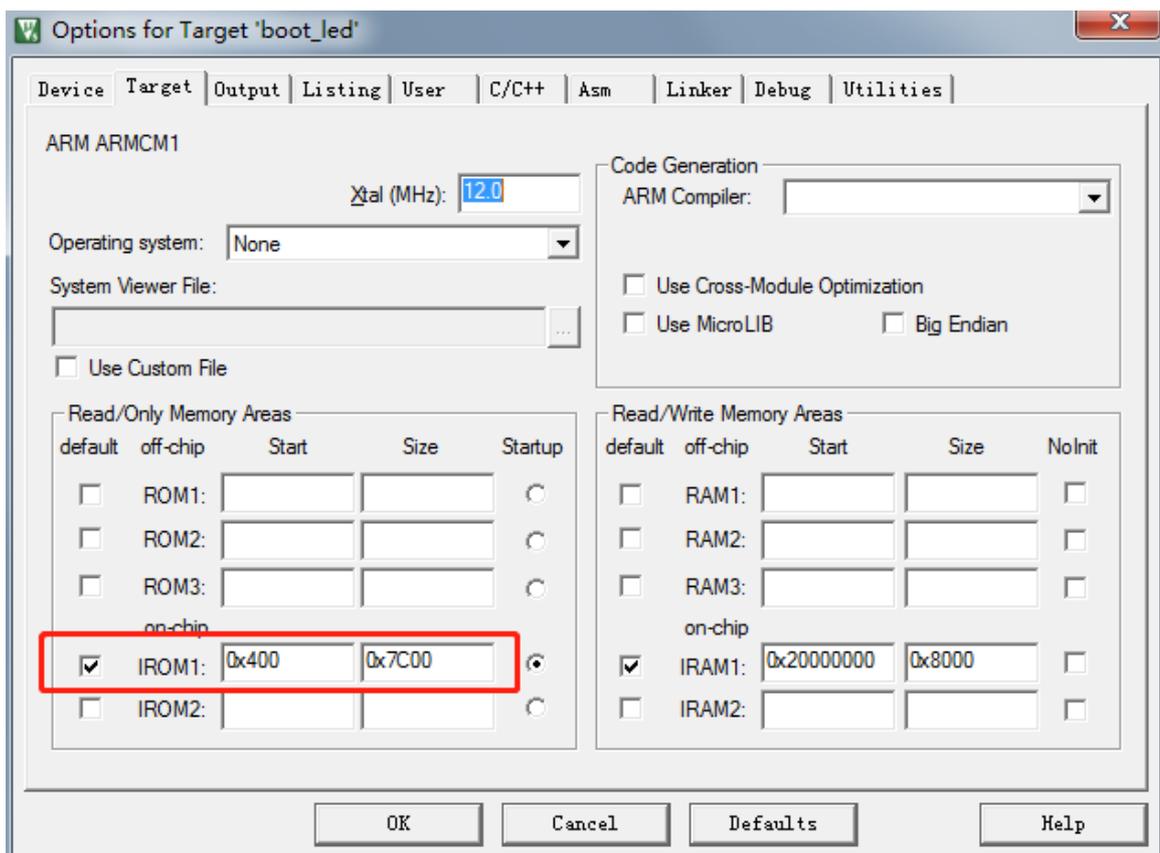
- Linux:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\merge\_bit\_script\linux\merge\_bit\example
- Windows:  
Gowin\_EMPU\_M1\script\merge\_bit\_script\windows\merge\_bit\example

# 4 片外 SPI-Flash 下载启动方法

## 4.1 软件配置

Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计中，ROM 起始地址设为 0x400，ROM 容量设为 0x7C00，如图 4-1 所示。

图 4-1 ROM 起始地址和容量配置



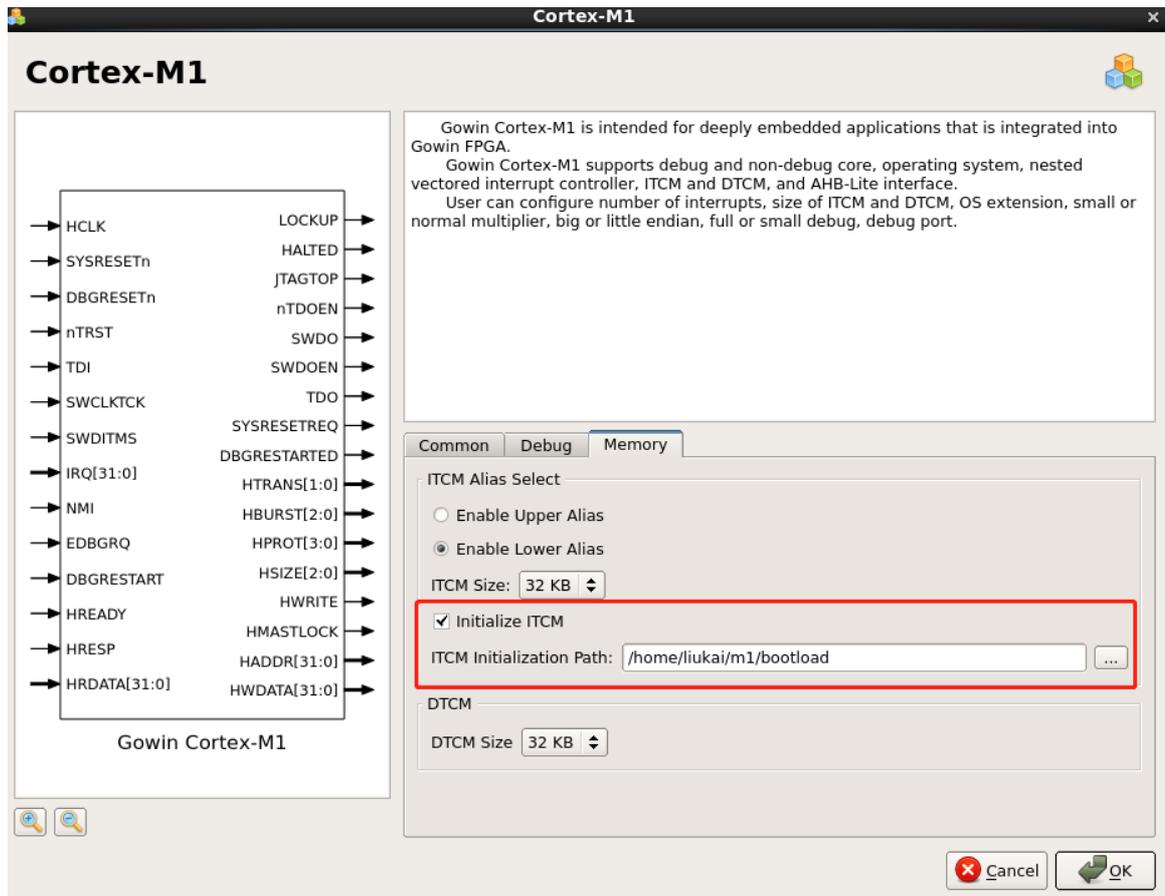
## 4.2 硬件配置

### 4.2.1 ITCM Initialization 配置

IP Core Generator 配置产生 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计过程中，配置 Cortex-M1 的 ITCM Initialization Path 为 bootload 路径，读入 bootload 的

itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3 作为 ITCM 初始值，如图 4-2 所示。

图 4-2 配置 ITCM Initialization Path

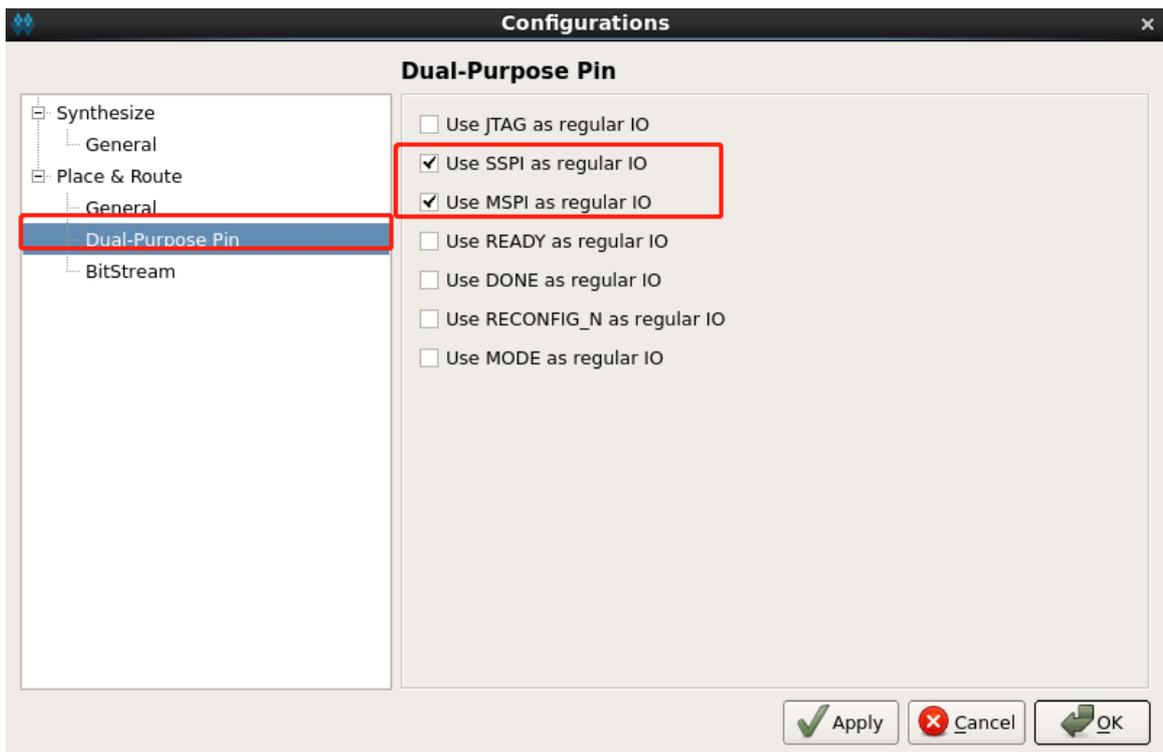


Gowin\_EMPU\_M1 提供片外 SPI-Flash 下载启动 bootload:  
bootload\boot\itcm0、itcm1、itcm2、itcm3

## 4.2.2 Dual-Purpose Pin 配置

Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计中，Place & Route 标签下 Dual-Purpose Pin 配置 SSPI、MSPI 为通用端口，如图 4-3 所示。

图 4-3 配置 Dual-Purpose Pin



## 4.3 设计流程

1. Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计配置 bootload 的 itcm0、itcm1、itcm2 和 itcm3 作为 ITCM 初始值；
2. Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计输出具有片外 SPI-Flash 下载启动功能的码流文件；
3. Programmer 下载码流文件；
4. Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计输出 BIN 文件；
5. Programmer 下载 BIN 文件。

## 4.4 下载

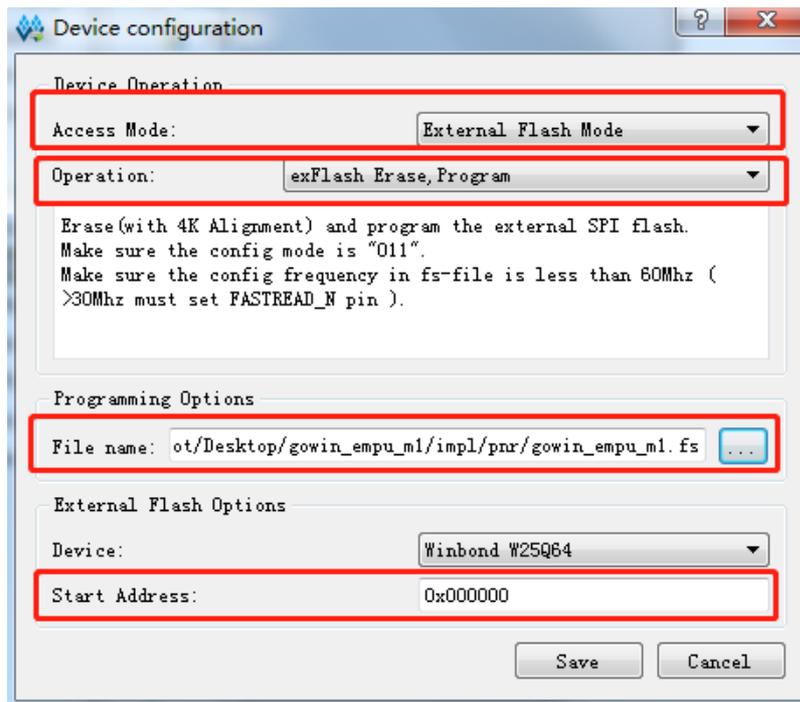
Programmer 使用方法请参考 SUG502, [Gowin Programmer 用户指南](#)。

### 4.4.1 下载码流文件

Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计输出 bootload 作为 ITCM 初始值、具有片外 SPI-Flash 下载启动功能的码流文件，使用 Programmer 下载。

如图 4-4 所示，配置 Programmer 访问模式为 External Flash Mode，配置 Programmer 操作为 exFlash Erase,Program，导入 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计码流文件，配置 Start Address 为 0x000000。

图 4-4 配置 Programmer 码流下载模式

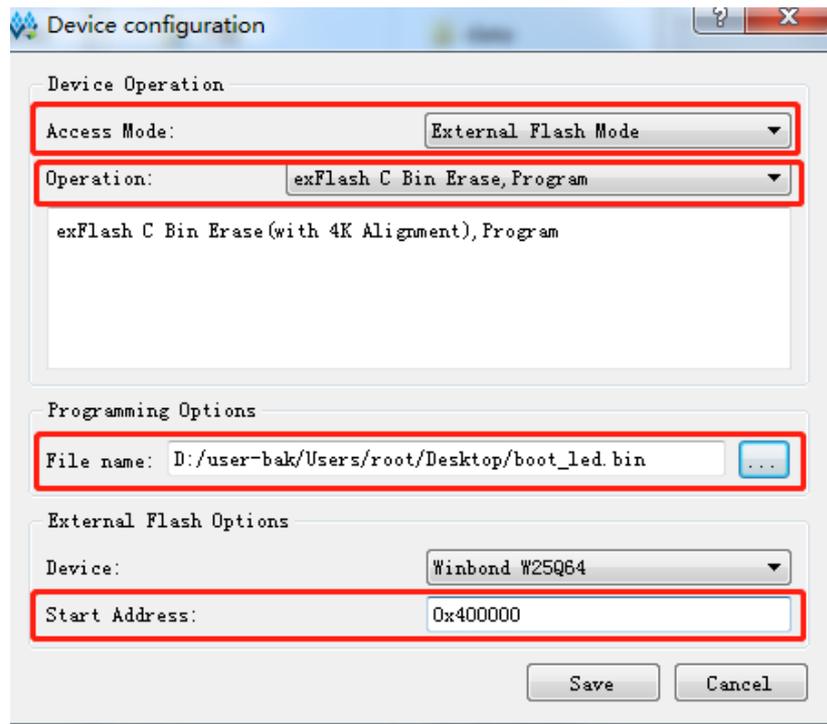


#### 4.4.2 下载 C-Bin 文件

完成 Gowin\_EMPU\_M1 硬件设计码流文件下载后，使用 Programmer 下载 Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计 BIN 文件。

如图 4-5 所示，配置 Programmer 访问模式为 External Flash Mode，配置 Programmer 操作为 exFlash C Bin Erase,Program，导入 Gowin\_EMPU\_M1 软件编程设计 C-Bin 文件，配置 Start Address 为 0x400000。

图 4-5 配置 Programmer C-Bin 下载模式



## 4.5 适用器件

- GW2A-18
- GW2AR-18
- GW2A-55

## 4.6 参考设计

Gowin\_EMPU\_M1\bootload\example

